

News Release

平成23年9月9日

第11回半導体実装国際ワークショップ（MAP2011）の開催について

福岡フィナンシャルグループ（福岡銀行、熊本ファミリー銀行、親和銀行）では、九州の基幹産業である半導体関連産業振興への取り組みの一環として、平成23年11月1日（火）～2日（水）の2日間、アジア半導体機構、九州経済調査協会等との共催により、地場半導体関連企業様向けの商談会「第11回半導体実装国際ワークショップ（MAP2011）」を開催いたします。

当グループでは、今後ともお客様の幅広いご要望にお応えできる商談会・セミナーの開催を行なってまいります。

<開催概要>

開催日時	平成23年11月1日（火）～2日（水）
会場	ヒルトン福岡シーホーク（〒810-8650 福岡市中央区地行浜2-2-3）
主催（予定）	MAP2011実行委員会、アジア半導体機構（ASTSA）、福岡県産業・科学技術振興財団、福岡県、福岡市、九州経済国際化推進機構、九州半導体イノベーション協議会、日本貿易振興機構（ジェトロ）、九州経済調査協会、福岡フィナンシャルグループ
開催内容	①個別商談会 事前アンケートに基づいて、MAP出展企業やMAP出展企業以外の半導体企業との個別商談をセッティングいたします（参加企業1社あたり5社程度）。
	②ポスター展示 個別商談会への参加に加え、会場内にポスターを展示することにより、来場者に対して幅広くPRすることが可能です。
	参加申込をいただいた方は、セミナー・懇親会・工場視察等の各種イベントにもご参加いただけます。
参加料	一般参加（①のみ）20,000円／1社 ポスター展示（①＋②）70,000円／1コマ （ポスター展示会場への来場のみ場合は無料です）
昨年の実績	参加者数：311名／ポスター展示企業数：47社／商談件数：233件（内成約見込47件）

※参加申込に関しては、福岡銀行・熊本ファミリー銀行・親和銀行のお取引店、もしくは下記お問合せ先までご連絡ください。尚、1日午前の工場視察は先着30名で締め切らせていただきます。また、個別商談会やポスター展示については、商談先企業や展示スペースの都合上、お断りさせていただく場合もございます。予めご了承ください。

<MAPについて>

世界最大の半導体市場・生産地域であるアジア地域と、700社以上集積している九州の半導体関連企業とのビジネスネットワーク構築等を目的に、2001年から開催され、現在では海外を含めた九州内外の半導体業界関係者に広く認知されている半導体ビジネスワークショップです。

（MAPとは「Microelectronics Assembling and Packaging（半導体実装の意識）」の略）
※MAP2011の詳細についてはホームページ（<http://map-and-rtis.com/blog/>）をご参照ください。

【商談会実績・予定】

	参加者数	出展企業数	商談件数	成約見込
2004	220人	42社	780件	231件
05	335人	52社	382件	86件
06	414人	42社	252件	61件
07	465人	46社	284件	45件
08	279人	36社	338件	55件
09	266人	28社	205件	39件
10	311名	47社	233件	47件
11（予定）	300名	40社	—	—

以上

《 本件に関するご照会先 》

福岡フィナンシャルグループ 営業企画部 花谷・松野 TEL：092-723-2576
九州経済調査協会 MAP2011実行委員会事務局 中川・上田 TEL：092-721-4907

第11回半導体実装国際ワークショップ(MAP2011)開催のご案内

ふくおかフィナンシャルグループは平成23年11月1日（火）～2日（水）の2日間、九州経済調査協会等との共催により、半導体関連企業様向けの商談会を開催いたします。

本イベントには海外も含めた九州内外から数多くの半導体業界関係者が来場する予定であり、半導体関連企業との取引拡大を図る機会としてご活用いただけます。

半導体関連企業の皆様のご参加をお待ち申し上げます。

開催概要

日程		平成23年11月1日（火）～2日（水）		スケジュール		
会場		ヒルトン福岡シーホーク （〒810-8650 福岡市中央区地行浜2-2-3）		セミナー	商談会	
内容	①セミナー	最新の技術・ビジネス動向に関する情報収集が可能です。 （セミナーは英語での開催になります。）		11/1 （火）	エクスカーション （工場見学）	
	②個別商談会	事前アンケートに基づいて、主にMAPに出展する半導体企業との個別商談をセッティングいたします。			基調講演 技術プレゼンテーション	個別商談会 ポスター展示 （展示商談会）
	③ポスター展示	MAP会場内にポスターや製品サンプルを展示いただくことにより、来場者に対して幅広くPRができます。			懇親会 （レセプションパーティー）	
	④懇親会・工場視察	MAPに参加する半導体関係者との交流会や、九州を代表する半導体関連工場の視察会を開催いたします。		11/2 （水）	技術・ビジネスプレゼンテーション	個別商談会 ポスター展示 （展示商談会）
参加料	個別商談会 ご希望の方	20,000円（税込）／1社 （①、④にもご参加いただけます）				
	ポスター展示 ご希望の方	70,000円（税込）／1コマ （①、②、④にもご参加いただけます）				

（※）視察先は現在検討中です。

- 個別商談会、ポスター展示は1日午後から2日の開催です。なお、1日午前中の工場視察は先着30名で締め切らせていただきます。
- 個別商談会は先方都合、商談スケジュール等によりご希望に沿えかねる場合がございます。また、ポスター展示可能数には限りがございますので、お申込みをお断りさせていただく場合もございます。予めご了承ください。

MAPについて

世界最大の半導体市場・生産地域であるアジア地域と、700社以上集積している九州の半導体関連企業とのビジネスネットワーク構築等を目的に、2001年から開催され、現在では海外を含めた九州内外の半導体業界関係者に広く認知されている半導体ビジネスワークショップです。

（MAPとは「Microelectronics Assembling and Packaging（半導体実装の意識）」の略）
※MAP2011についてはホームページ（<http://map-and-rtis.com/blog/>）をご参照ください。

【MAPのロゴ】



【商談会実績】

	参加者数	出展企業数	商談件数	成約見込
2004	220人	42社	780件	231件
05	335人	52社	382件	86件
06	414人	42社	252件	61件
07	465人	46社	284件	45件
08	279人	36社	338件	55件
09	266人	28社	205件	39件
10	311名	47社	233件	47件

【展示会場】



参加ご希望の方は裏面の申込書をご送付ください

【本件に関するお問合せ先】

- ふくおかフィナンシャルグループ 営業企画部 花谷(はなたに)・松野(まつの) TEL:092-723-2576
- 九州経済調査協会 MAP2011実行委員会事務局 中川(なかがわ)・上田(うえだ) TEL:092-721-4907

Registration and Application Form

お申込み用紙

■ 空欄に「日英併記」でご記入の上、9月30日(金)までにFAXにてご送付下さい。

■ 詳細情報については、お申込み後に事務局よりご連絡いたします。

氏名	NAME (英語)
会社名	COMPANY NAME (英語)
部署・役職	DEPARTMENT AND TITLE (英語)

事業領域(以下から選択してください)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ 電気電子機器製造関連 | ☐ 半導体デバイス製造(前工程) | ☐ 半導体デバイス製造(後工程・パッケージ) |
| ☐ 半導体デバイス製造(後工程・テスト) | ☐ 半導体設計・システム設計 | ☐ 設計・シミュレーションツール関係(CAD/CAM) |
| ☐ 半導体製造装置関連 | ☐ プリント基板・インターポザー | ☐ 金型・リードフレーム |
| ☐ 環境・設備関連 | ☐ 材料関連 | ☐ 教育・研究機関 |
| ☐ 商社・代理店等 | ☐ その他() | |

住所 〒

ADDRESS
(英語)

E-MAIL ADDRESS

電話

FAX

■ 申込み内容をご選択ください。

☐ ポスター展示(①+②+③+④): コマ数()コマ(1コマ: 幅1.8m×高さ2.4m程度) 参加料70,000円(税込)／1コマ

出展内容

出展品

※出展内容、出展品の項目は、9月以降に発送いたします来場者案内チラシの原稿となります。必ずご記入下さい。

☐ 個別商談(①+②+④) 参加料20,000円(税込)／1社

☐ エクスカーション(視察): 事前仮予約

※エクスカーションは先着順30名で締め切らせていただきます。

FAXのご送付先: 092-716-4710 (九州経済調査協会
MAP2011 実行委員会事務局宛)

※お申込みいただきました内容につきましては、ふくおかフィナンシャルグループ、九州経済調査協会(事務局)において、MAP2011開催の目的や運営に関わる事項に利用し、それ以外の目的には利用いたしません